**第四届全球半导体产业（重庆）博览会**

**The 4th Global Semiconductor Indestry (Chongqing）Expo**

第四届未来半导体产业发展大会

单位参会报名表

时间：2022年6月29-30日 地点：重庆国际博览中心

|  |  |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| **单位名称** | |  | | | | | | | |
| **单位地址** | |  | | | | | | | |
| **联系人** | |  | | | **职位** | |  | | |
| **手机号** | |  | | | **电子邮箱** | |  | | |
| **会议安排** | | **编号** | **会议内容** | | | | | **时间** | |
| 1 | 主会场 | | | | | 6.29上午 | |
| 2 | 集成电路设计论坛 | | | | | 6.29下午 | |
| 3 | 封装测试论坛 | | | | | 6.29下午 | |
| 4 | 智能汽车芯片论坛 | | | | | 6.30上午 | |
| 5 | 智能手机芯片论坛 | | | | | 6.30上午 | |
| 6 | 川渝半导体产业投资对接会 | | | | | 6.30下午 | |
| **参会人员信息** | | | | | | | | | |
| **姓名** | **职务** | | | **电话** | | **电子邮箱** | | | **入座会议**  **（**填写编号即可） |
|  |  | | |  | |  | | |  |
|  |  | | |  | |  | | |  |
|  |  | | |  | |  | | |  |
|  |  | | |  | |  | | |  |
|  |  | | |  | |  | | |  |
|  |  | | |  | |  | | |  |
| 1. 根据新冠防疫要求，所有参会人员须身份实名登记，请您完整详细填写《单位参会报名表》后递交组委会，做好日程安排准时参会。组委会将与贵单位取得联系并确定参会人员信息。 2. 时间：2022年6月29-30日 地点：重庆国际博览中心 3. 报道流程：出示身份证+渝康码通过安检、测体温→报到处签到→领取参会证→进入会议室 4. 咨询组委会：王女士18883191601 邮箱1248554892@qq.com | | | | | | | | | |